

VGdd79SxxxX0M1 无线模块

硬件规格书

V1.0



目录

一、概述	1
二、技术参数	3
三、引脚位置图	4
四、引脚说明	5
五、硬件设计指导与注意事项	6
5.1、硬件连接示意图	6
5.2、电源设计与相关注意事项	6
5.3、天线设计与指导	7
六、编程开发注意事项	9
七、回流焊曲线图	10
八、静电损坏警示	10
九、封装信息	11
机械尺寸(unit:mm)	11
十、版本更新说明	12
十一、采购选型表	12
十二、声明	12
十三、联系我们	13

一、概述

VGdd79SxxxX0M1 系列无线模块, 基于 SEMTECH 的 LLCC68 高性能无线收发芯片设计, 是一款内置了功率放大器 (PA) 与低噪声放大器 (LNA) 的超远距离双向无线收发模块。

LLCC68 sub-GHz 无线收发器是远程无线应用的理想选择。本模块在原有基础上外加了功率放大器 (PA) 与低噪声放大器 (LNA), 使得最大发射功率达到 1W 的同时接收灵敏度也获得进一步的提升, 在整体的通信距离与稳定性上较普通功率模块大幅度提升。模块可支持 LPWAN 用例的 LoRa 调制和传统用例的 (G) FSK 调制方式, 并具有参数高度可配置性, 以满足工业类市场不同应用需求。无线收发器支持从 150 兆赫到 960 兆赫的连续频率覆盖, 允许支持全世界所有主要的 sub-GHz ISM 频段。

模块集成了所有射频相关功能和器件, 用户不需要对射频电路设计深入了解, 就可以使用本模块轻易地开发出性能稳定、可靠性高的无线方案与无线物联网设备。

产品主要特点:

- 支持 LoRa 和 FSK 调制解调器
- 内置功率放大器 (PA), 最大 1W 发射功率
- 内置低噪声放大器 (LNA), 高接收灵敏度
- LORA 模式下通讯波特率从 1.76 kbps 到 62.5 kbps 可编程
- 高度集成化, 使用方便

应用：

- 供应链和物流
- 楼宇自动化
- 智慧城市
- 工业遥控器
- 路灯
- 医疗保健
- 远程控制应用

二、技术参数

技术指标	参数	备注
电压范围	4.5~5.5V	一般 5.0V
频段范围	433MHz/868MHz/915MHz	适用频段由具体硬件模组决定
最大输出功率	30dBm (1W)	射频芯片功率输出配置为 12dBm
晶振频率	32MHz	无源晶振
无线速率	0.6kbps~300Kbps@FSK 1.76kbps~62.5kbps@LoRa	可编程配置
调制方式	LORA、(G)FSK	推荐 LORA
接收灵敏度	-134dBm	LORA 调制, BW=250K, SF=10
接收带宽	4.8kHz~467kHz/FSK 125kHz、250kHz、500kHz/LoRa	可编程配置
发射电流	600mA	发射功率 1W
接收电流	18mA	
休眠电流	<5uA	
驱动接口	SPI	标准 4 线 SPI, SPI 时钟: <=10MHz CPOL = 0, CPHA = 0
天线阻抗	50 Ω	
天线连接方式	邮票孔/IPEX 座	一代 IPEX 座
存储温度	-55℃~+125℃	
工作温度	-40℃~+85℃	工业级
尺寸大小	29.9x20.5mm	

三、引脚位置图

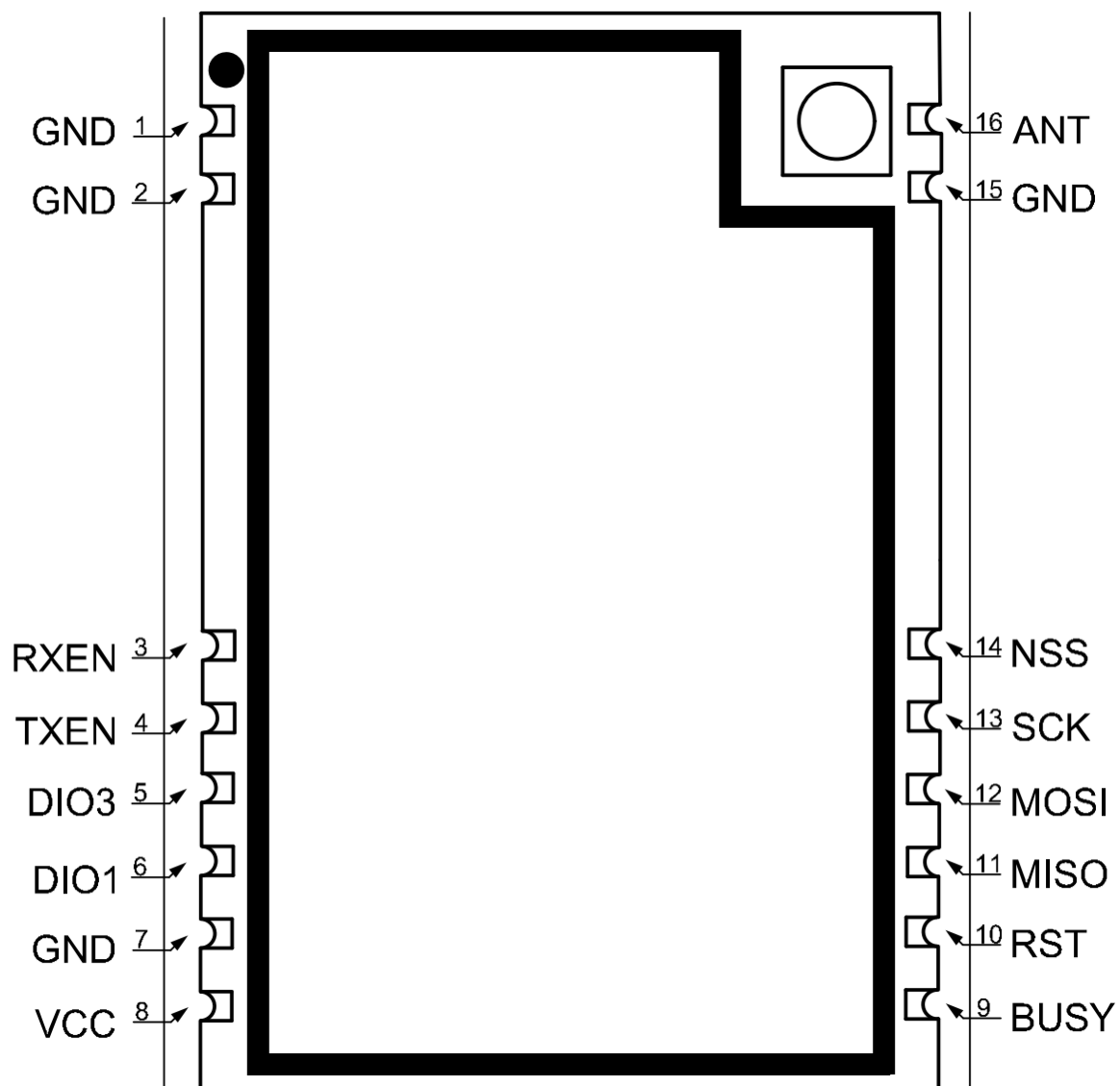


图 1-1 俯视图

四、引脚说明

序号	引脚	类型	描述
1	GND	电源	地
2	GND	电源	地
3	RXEN	I	模块 LNA 放大器工作控制脚，接收时电平控制逻辑为 RXEN=1, TXEN=0; 休眠时 RXEN=0, TXEN=0
4	TXEN	I	模块 PA 放大器工作控制脚，发射时电平控制逻辑为 TXEN=1, RXEN=0; 休眠时 TXEN=0, RXEN=0
5	DIO3	I/O	直连芯片 DIO3 数字 I/O 引脚，软件可配置功能
6	DIO1	I/O	直连芯片 DIO1 数字 I/O 引脚，软件可配置功能
7	GND	电源	地
8	VCC	电源	电源正极
9	BUSY	O	芯片工作状态指示，忙状态指示
10	RST	I	复位信号，低电平有效
11	MISO	O	SPI 接口 MISO 数据输出
12	MOSI	I	SPI 接口 MOSI 数据输入
13	SCK	I	SPI 接口时钟输入
14	NSS	I	SPI 接口 SPI 片选
15	GND	电源	地
16	ANT	I/O	RF 信号输入/输出，接 50Ω 天线，可选择用 IPEX 座外接天线或邮票孔外接

五、硬件设计指导与注意事项

5.1、硬件连接示意图

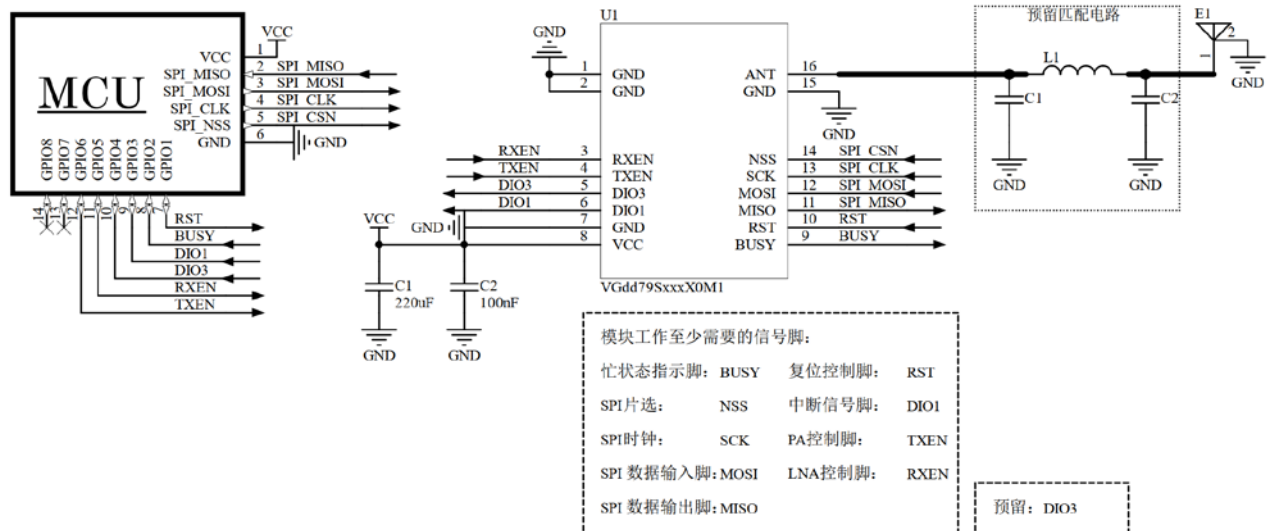


图 5-1 编程开发硬件连接

5.2、电源设计与相关注意事项

- 1、请注意电源正负极的正确接法，并确保电源电压在推荐供电电压范围，如若超出模块最大允许供电范围，会造成模块永久损坏；模块电源脚的退耦电容尽量靠近模块电源引脚。
- 2、模块供电系统中，过大的纹波可能通过导线或者地平面耦合到容易受到干扰的线路上，例如天线、馈线、时钟线等敏感信号线上，容易引起模块的射频性能变差，所以我们推荐使用 LD0 或线性稳压器作为无线模块的供电电源。
- 3、选取 LD0 或线性稳压芯片时，需要注意电源的散热以及电源稳定输出电流的驱动能力；考虑整机的长期稳定工作，推荐预留 50%以上电流输出余量。
- 4、最好给模块单独使用一颗 LD0 或线性稳压器供电；如果采用 DC-DC 电源芯片，后面可以加一个 LD0 或线性稳压器作为模块电源的隔离，防止开关电源芯片的噪声干扰射频的工作性能。
- 5、MCU 与模块之间的通信线若使用 5V 电平，必须串联 1K-5.1K 电阻(不推荐，仍有损坏风险)。
- 6、射频模块尽量远离高压器件，因为高压器件的电磁波也会对射频信号产生一定的影响。
- 7、高频数字走线、高频模拟走线、大电流电源走线尽量避开模块下方，若不得已必须经过模块下方，需走线在摆放模块的 PCB 底板另一层，并保证模块下面铺铜良好接地。
- 8、本模块为大功率射频功率器件，最大功率发射时电流相对消耗较大，为确保其大功率发射驱动性能，需确保模

块电源脚供电电压的稳定性及 PCB 底板电源走线的电流流通能力；另外模块发射工作时天线会产生较强的电磁场，为减少对底板上 MCU 等敏感器件的电磁干扰，射频模块与天线尽量远离底板上的敏感器件。

5.3、天线设计与指导

5.3.1 邮票孔接口 RF 设计

选择模块射频输出接口为邮票孔形式时，在设计时用 50ohm 特征阻抗的走线来连接底板 PCB 板上的天线。考虑到高频信号的衰减，需要注意底板 PCB 射频走线长度需尽量短，建议最长走线长度不超过 20mm，并且走线宽度需要保持连续性；在需要转弯时尽量不要走锐角、直角，推荐走圆弧线。

首要推荐的射频走线转弯方式	
其次推荐的射频走线转弯方式	
比较糟糕的射频走线转弯方式，不推荐	

为尽量保证底板射频走线阻抗为 50 欧姆，可以根据不同板厚，按照如下参数进行调整。以下仿真值，仅供参考。

射频走线采用 20mil 线宽	板厚为 1.0mm 时，接地铺铜与走线间距为 5.3mil
	板厚为 1.2mm 时，接地铺铜与走线间距为 5.1mil
	板厚为 1.6mm 时，接地铺铜与走线间距为 5mil
射频走线采用 25mil 线宽	板厚为 1.0mm 时，接地铺铜与走线间距为 6.3mil
	板厚为 1.2mm 时，接地铺铜与走线间距为 6mil
	板厚为 1.6mm 时，接地铺铜与走线间距为 5.7mil
射频走线采用 30mil 线宽	板厚为 1.0mm 时，接地铺铜与走线间距为 7.6mil
	板厚为 1.2mm 时，接地铺铜与走线间距为 7.1mil
	板厚为 1.6mm 时，接地铺铜与走线间距为 6.6mil

5.3.2 内置天线

内置天线是指焊接在 PCB 底板上放置在产品外壳内部的天线，具体包括贴片陶瓷天线、弹簧天线等。在使用内置天线时，产品的结构与天线的安装位置对射频性能有较大影响，在产品外壳结构空间足够的前提下，弹簧天线尽量垂直向上放置；天线摆放位置的底板周围不能铺铜，或者可以将天线下方的电路板挖空，因为金属对射频信号的吸收和屏蔽能力非常强，会严重影响通讯距离，另外天线尽量安放在底板的边缘。

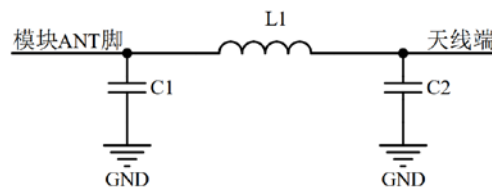
5.3.3 外置天线

外置天线是指模块通过 IPEX 延长线，SMA 等标准射频接口安装在产品外壳外面的天线，具体包括棒状天线、吸盘天线、玻璃钢天线等。外置天线基本是标准品，为更好的选择一款适用于模块的天线，在天线选型的过程中对天线的参数选择，应注意如下：

- 1、天线的工作频率和相应模块的工作频率应一致。
- 2、天线的输入特征阻抗应为 50ohm。
- 3、天线的接口尺寸与该模块的天线接口尺寸应匹配。
- 4、天线的驻波比（VSWR）建议小于 2，且天线应具备合适的频率带宽(覆盖具体产品实际应用中所用到的频点)。

5.3.4 天线的匹配

天线对射频模块的传输距离至关重要。在实际应用中，为方便用户后期天线匹配调整。建议用户在设计原理图时在天线和模块 ANT 脚输出之间预留一个简单的 π 型匹配电路。如果天线已经是标准的 50Ω ，元器件 L1 贴 0R 电阻，器件 C1, C2 不需焊接，否则需要使用网络分析仪测量天线实际阻抗并进行匹配来确定 C1, L1, C2 的取值情况。模块 ANT 脚到天线端的走线要尽量短，建议最长走线长度不超过 20mm。



5-2 π 型匹配电路

六、编程开发注意事项

1)、射频芯片的 DI02 脚在模块内部已用于射频信号切换开关控制驱动，在驱动软件编程时，需要设置 DI02 的工作状态，只需调用函数 SetDio2AsRfSwitchCtrl(...)即可。正常工作时，射频芯片就会根据无线的工作模式自动切换 DI02 的输出信号。

```
void SX126xInit( DioIrqHandler dioIrq )
{
    SX126xReset( );
    SX126xWakeup( );
    SX126xSetStandby( STDBY_RC );

#ifdef USE_TCXO
    CalibrationParams_t calibParam;

    SX126xSetDio3AsTcxoCtrl( TCXO_CTRL_1_7V, RADIO_TCXO_SETUP_TIME << 6 );
    calibParam.Value = 0x7F;
    SX126xCalibrate( calibParam );
#endif

    SX126xSetDio2AsRfSwitchCtrl( true );
    OperatingMode = MODE_STDBY_RC;
}
```

2)、VGdd79SxxxX0M1 系列模块是基于 LLCC68 芯片制作，其驱动软件包与 SX1262\SX1268 系列兼容，需注意接收带宽和 LoRa 调制的扩频因子的使用范围。LLCC68 支持的带宽 BW 与扩频因子 SF 所列如下：

LoRa® Rx/Tx, BW = 125 - 250 - 500 kHz

LoRa® SF = 5 - 6 - 7 - 8 - 9 for BW = 125 kHz

LoRa® SF = 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 for BW = 250 kHz

LoRa® SF = 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 for BW = 500 kHz

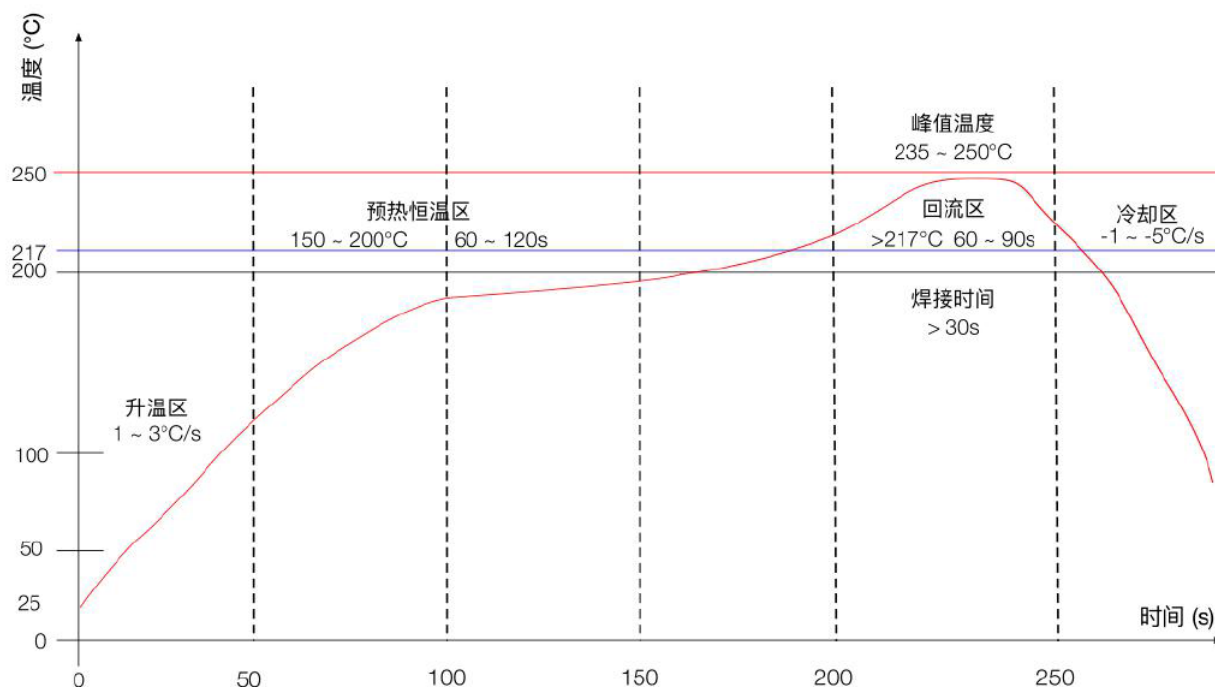
3)、因芯片外部加了 PA 放大器，建议前级 LLCC68 芯片输出功率最大设置到 12dBm 即可达到 PA 饱和输出功率 30dBm，PA 达到饱和功率后其功率输出不再随着前级功率的增大而增大，反而会增加模块的电源功耗。

4)、一般来看，射频芯片的接收灵敏度在其晶振的整数倍工作频点处相对比较差，建议用户在选用工作频点时要注意避开其模块晶振的镜像频点，即晶振频率的整数倍频点，本模块的晶振频率为 32MHz。

5)、模块的 TXEN 脚与 RXEN 脚是控制模块内部的 PA&LNA 器件的逻辑控制脚，使用时请注意模块 TXEN 与 RXEN 脚的控制电平。其控制逻辑所列如下：

模式	TXEN	RXEN
发射	1	0
接收	0	1
休眠	0	0

七、回流焊曲线图



升温区 — 温度：25 ~ 150°C 时间：60 ~ 90s 升温斜率：1 ~ 3°C/s
 预热恒温区 — 温度：150 ~ 200°C 时间：60 ~ 120s
 回流焊接区 — 温度：>217°C 时间：60 ~ 90s；峰值温度：235 ~ 250°C 时间：30 ~ 70s
 冷却区 — 温度：峰值温度 ~ 180°C 降温斜率 -1 ~ -5°C/s
 焊料 — 锡银铜合金无铅焊料 (SAC305)

八、静电损坏警示

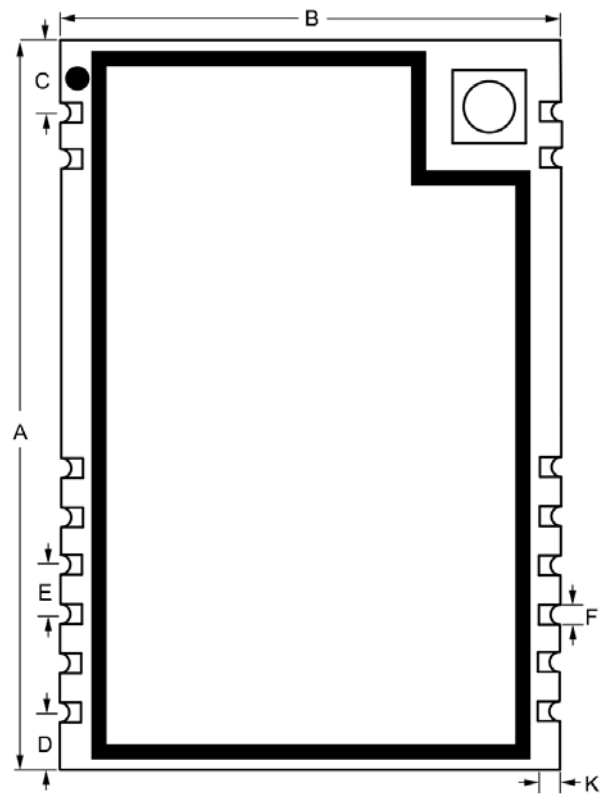
射频模块为高压静电敏感器件，为防止静电对模块的损坏

- 1、严格遵循防静电措施，生产过程中禁止裸手触碰模块。
- 2、模块应该放置在能够预防静电的放置区。
- 3、在产品设计时应该考虑高压输入处的防静电保护电路。

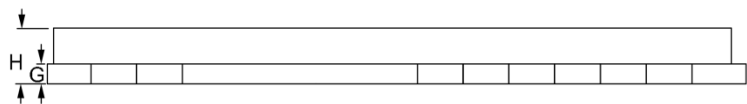


九、封装信息

机械尺寸(unit:mm)



编号	尺寸(mm)	误差(mm)
A	29.9	±0.5
B	20.5	±0.1
C	3.0	±0.1
D	2.3	±0.1
E	2.0	±0.1
F	1.2	±0.1
K	0.8	±0.1
G	1.0	±0.1
H	2.8	±0.2



十、版本更新说明

版本	更新内容	更新日期	维护人
V1.0	初始发布版本	2021 年 12 月 3 日	Dyming

十一、采购选型表

序号	型号	说明
1	VGdd79S433X0M1	433MHz 频段，编带包装\托盘包装
2	VGdd79S868X0M1	868MHz 频段，编带包装\托盘包装
3	VGdd79S915X0M1	915MHz 频段，编带包装\托盘包装

十二、声明

- 1、由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文中的有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
- 2、本公司保留所配备全部资料的最终解释和修改权，如有更改恕不另行通知。

十三、联系我们

公司：深圳市沃进科技有限公司

地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区三合路 1 号智慧云谷 C 栋 205-208

电话：0755-23040053

传真：0755-21031236

官方网址：www.vollgo.com

商务合作：sales@vollgo.com

